

# 询价函

集采编号： POWERCHINA-0102003-240035

## 一、询价条件

中电建建筑集团有限公司经营管理部（以下简称“询价机构”）以公开询价方式采购工程所需的蒸压陶粒混凝土空心条板，本次询价采购使用江津综保区六标段项目建设资金用于本次询价后所签订的合同支付。

## 二、项目概况、询价范围

### 1、项目概况：

项目位于江津区珞璜工业园区，西侧紧邻中兴大道，北侧紧邻综北大道。

项目用地总面积为 47399.53 m<sup>2</sup>，总建筑面积 30381.42m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积 18891.47m<sup>2</sup>，地下建筑面积 11489.95m<sup>2</sup>。

工程由 6 个地上单体建筑、地下车库及设备用房组成，包括：

1#楼 门卫室，±0.00=289.8m，高度 3.7m，建筑面积 42.40m<sup>2</sup>；

2#楼 风雨操场，±0.00=285.0m，高度 10.1m，建筑面积 1952.68m<sup>2</sup>；

3#楼 小学行政楼，±0.00=295.1m，高度 16m，建筑面积 4101.31m<sup>2</sup>，其中地上 1892.68m<sup>2</sup>，地下 2208.63m<sup>2</sup>；

4#楼 小学 1 号教学楼，±0.00=295.1m，高度 19m，建筑面积 5058.31m<sup>2</sup>；

5#楼 小学 2 号教学楼，±0.00=301.1m，高度 17.2m，建筑面积 18986.57m<sup>2</sup>，其中地上 9705.25m<sup>2</sup>，地下 9281.32m<sup>2</sup>；

6#楼 主席台，±0.00=295.6m，高度 6.9m，建筑面积 242.15m<sup>2</sup>；

建筑物的安全等级为一级，采用框架剪力墙结构/框架结构。

2、询价范围：适用于江津综保区片区开发建设 PPP 项目（中小学校）设计图要求的蒸压陶粒混凝土空心条板。

### 3、采购数量：

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	备注	交货日期
1	蒸压陶粒混凝土空心条板	板厚 200mm	3730	m <sup>2</sup>		中标合同签订之日 至合同履行完毕
2		板厚 100mm	20	m <sup>2</sup>		
	合计		3750			

注：本次询价数量为工程量清单数量，仅供参考，报价时以采购清单为报价依据。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准，询价材料实际供货数量与询价数量发生较大偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

4、交货时间：计划交货期为中标合同签订之日至本项目施工结束，按买方下达的供货计划分批交货。

5、交货地点：重庆市江津区珞璜镇江津综保区片区开发建设 PPP 项目（中小学校）施工现场。

6、质量要求：满足询价文件技术要求及国家或行业规范标准要求。

### 三、询价文件的获取

有意参加投标者，请于 2024 年 8 月 14 日 16:00 前在中国电建集中采购电子平台 (<http://ec3.powerchina.cn>) 注册\登录并下载询价文件。

供应商注册申报时请选择“中电建建筑集团有限公司第三工程公司”即可（注意：勿选下属项目）。投标人在集采平台注册审核过程中，有问题可联系平台客服张娟 13571997594。

### 四、询价文件的递交

1、询价文件（一正）递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 8 月 15 日下午 16 时 00 分（北京时间），电子版 PDF 已盖章扫描件上传招标平台。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，询价人不予受理。

3、投标截止时间及递交地点等如有变动，询价人将及时在“中国电建集中采购电子平台”发布“澄清/补遗文件”通知所有已购买询价文件的潜在投标人。

4、递交询价文件前须在中国电建集中采购电子平台通过“电建建筑公司”合格供应商审查后方能进行询价文件递交和开标。未办妥成为合格供应商造成无法递交和开标的，责任自负。

### 五、联系方式

招标人：中电建建筑集团有限公司

使用项目名称：江津综保区片区开发建设 PPP 项目六标段

地址：重庆市江津区珞璜镇

联系人：黄桦

电话：118212449806

询价机构：中电建建筑集团有限公司设备物资部集采中心

地址：江津综保区片区开发建设 PPP 项目六标段

邮编：402283

联系人：黄桦

电话：118212449806

电子邮箱：1968866584@qq.com

### 六、监督机构

中电建建筑集团有限公司纪委办公室

监督电话：010-86411025

中电建建筑集团有限公司第三工程公司  
(电子签章)  
2024年08月06日